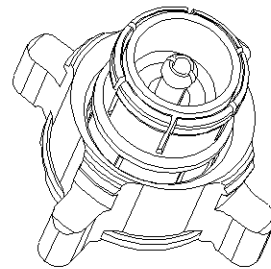
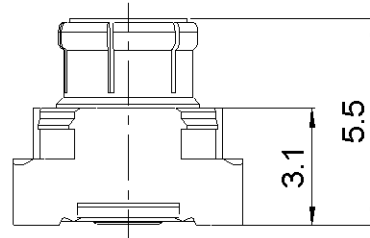
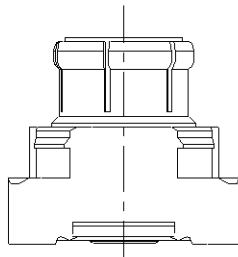
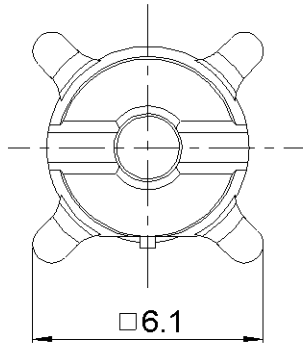


SMT PLUG RECEPTACLE

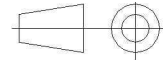
R223.434.000

Series : MMBX



Scale 1/1

All dimensions are in mm.



COMPONENTS	MATERIALS	PLATING (μm)
BODY	BRONZE, BRASS	NPGR
CENTER CONTACT	BERYLLIUM COPPER; BRASS	NPGR
OUTER CONTACT	-	-
INSULATOR	PTFE	-
GASKET	-	-
OTHERS PARTS	-	-

Issue : 0808 B

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.



SMT PLUG RECEPTACLE

R223.434.000

Series : MMBX

PACKAGING

Standard	Unit	Other
100	'W' option	Contact us

SPECIFICATION**ELECTRICAL CHARACTERISTICS**

Impedance	50	Ω
Frequency	0-12.4	GHz
VSWR	1.065 + 0,0000	x F(GHz) Maxi
Insertion loss	0.12	$\sqrt{F}(\text{GHz})$ dB Maxi
RF leakage	- (100)	- F(GHz)) dB Maxi
Voltage rating	330	Veff Maxi
Dielectric withstanding voltage	1000	Veff mini
Insulation resistance	1000	M Ω mini

ENVIRONMENTAL

Operating temperature	-55/+155	$^{\circ}\text{C}$
Hermetic seal	NA	Atm.cm3/s
Panel leakage	NA	

OTHER CHARACTERISTICS

Assembly instruction

Others :
to 2GHz (1.106 --- 2 to 6GHz)
Interface MMBX only ,up to 2.5GHz
PCB to PCB -45 dB up to 2.5 GHz

MECHANICAL CHARACTERISTICS

Center contact retention	
Axial force – Mating end	10 N mini
Axial force – Opposite end	10 N mini
Torque	NA N.cm mini
Recommended torque	
Mating	NA N.cm
Panel nut	NA N.cm
Mating life	100 Cycles mini
Weight	0,4200 g

Issue : 0808 B

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.



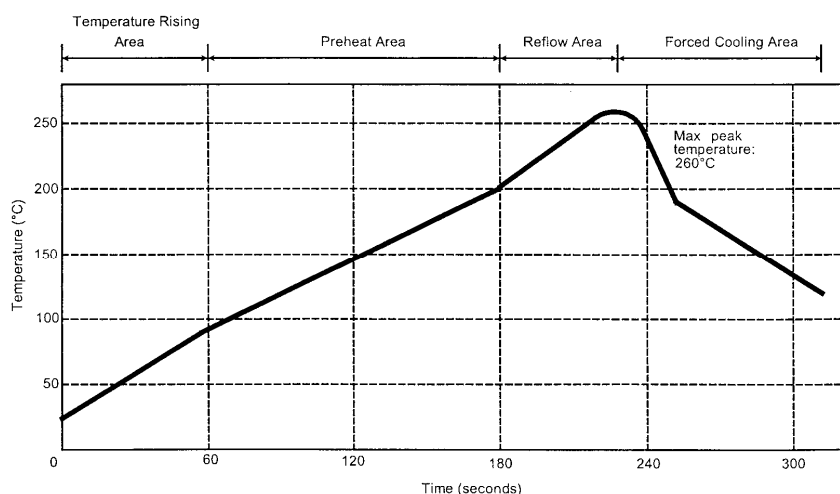
SMT PLUG RECEPTACLE

R223.434.000

Series : MMBX

**SOLDER PROCEDURE OF MMBX RECEPTACLE
IN INDUSTRIAL ENVIRONMENT**

1. Deposit solder paste 'SnAg4Cu0.5' on mounting zone by screen printing application.
We recommend a low residue flux.
We advise a thickness of 150 micromm (5.850 microinch). Verify that the edges of the zone are clean.
2. Placement of the receptacle on the mounting zone with an automatic machine of 'pick and place' type.
A video camera is recommended for positioning of the component.
Adhesive agents must not be used on the receptacle.
3. This process of soldering has been tested with convection oven.
Below please find, the typical profile to use.
4. The cleaning of printed circuit boards is not obliged.
5. Verification of solder joints and position of the component by visual inspection.

TEMPERATURE PROFILE

Parameter	Value	Unit
Temperature rising Area	1 - 4	°C/sec
Max Peak Temperature	260	°C
Max dwell time @260°C	10	sec
Min dwell time @235°C	20	sec
Max dwell time @235°C	60	sec
Temperature drop in cooling Area	-1 to - 4	°C/sec
Max dwell time above 100°C	420	sec

Issue : 0808 B

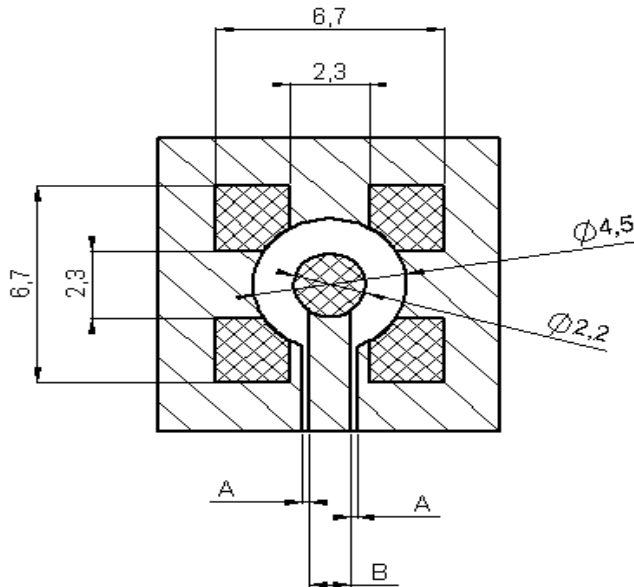
In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.



SMT PLUG RECEPTACLE

R223.434.000

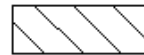
Series : MMBX

MMBX SERIES INFORMATIONS**PCB****COPLANAR LINE**

Pattern and signal are on the same side
The material of PCB is epoxy resin (FR4).

(Er = 4.6)

The solder resist should be printed
Except for the land pattern on the PCB

**Pattern**
APPLICATION 75Ω
WITH B = 0,55mm

PCB thickness (mm)	Coplanar ligne A (mm)
0,8	0,350
1,0	0,360
1,2	0,365
1,6	0,375

APPLICATION 50Ω
WITH B = 1,2mm

PCB thickness (mm)	Coplanar ligne A (mm)
0,8	0,190
1,0	0,200
1,2	0,205
1,6	0,210

Issue : 0808 B

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.

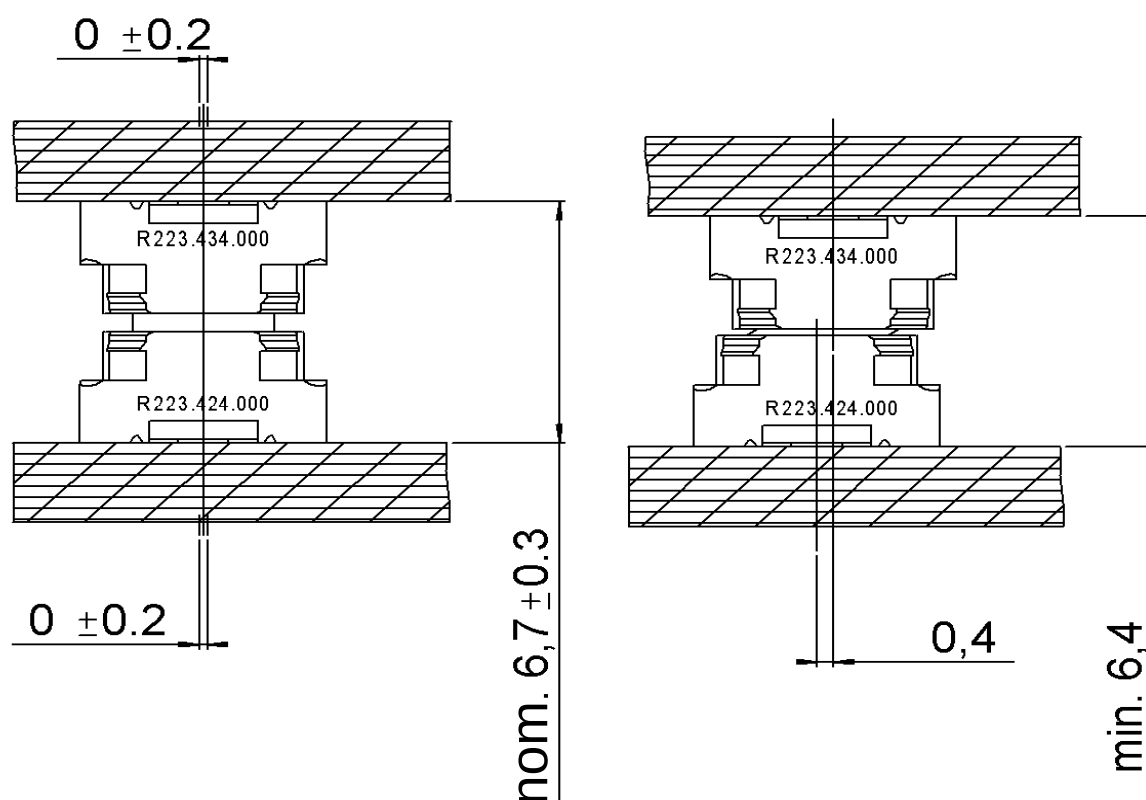


SMT PLUG RECEPTACLE

R223.434.000

Series : MMBX

MMBX SERIES INFORMATIONS

**Issue : 0808 B**

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.

**RADIALL®**

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9